



金在甲 (キム・ジェガブ)  
弁理士

jgkim@leeinternational.com  
T. 82-2-2262-6157  
F. 82-2-2273-4605

キム・ジェガブ弁理士は半導体、ディスプレイ、通信、回路を含む各種電気 / 電子分野の全般的な特許事件に関する経験を有しています。

2011年Lee International IP & Law入所後は半導体装備、光学機器、ディスプレイ、照明装置、通信ネットワーク、電子回路に至る様々な電気 / 電子技術分野の特許事件を処理しており、特に中間事件処理、先行技術調査、拒絶決定不服審判、無効審判などを遂行しました。また無線通信(3GPP LTEなど)に関する標準特許及び技術分析の経験を有しており、米国の通信会社を代理して、多くの特許出願を処理しています。

キム・ジェガブ弁理士は、韓国科学技術院(KAIST)電気電子工学科を卒業し、現在大韓弁理士会会員です。

## Practice Area

- 電子、半導体及び通信の技術分野における特許出願及び審判

## Experience

- シリコンワークス (インターン) (2008)
- Lee International IP & Law (2011~現在)

## Education

- 韓国科学技術院(KAIST)電気電子工学科 (学士, 2009)

## Qualifications

- 弁理士 - 大韓民国 (2011)

## Membership

- 大韓弁理士会 (KPAA)

## Etc

- 言語 : 韓国語、英語、日本語

---

Trusted Partner for Your Global IP Needs

